

Jul. 2025

# 高精度、低功耗单芯片集成 16 位温湿度传感器

### 1 基本性能

• 湿度精度高至±1%RH

• 温度精度高至±0.1℃

• 供电电压: 1.6V~5.5V

• 平均功耗: 0.4uA(每秒转换一次)

• 待机功耗: 0.1uA

• 分辨率: 0.01%RH, 0.01℃

• 工作范围: 0~100%RH @ -40~125℃

• 通信接口: I2C, 高至1MHz, 2个I2C地址

• 内置加热器,功耗可调

支持NIST溯源

满足JEDEC JESD47标准

封装信息:

| 产品编号      | 封装   | 说明                 |
|-----------|------|--------------------|
| GXHT40-AD | DFN4 | 普通精度,见图 2, 地址 0x44 |
| GXHT40-BD | DFN4 | 普通精度,见图 2,地址 0x45  |
| GXHT41-AD | DFN4 | 高精度, 见图 3, 地址 0x44 |
| GXHT45-AD | DFN4 | 最高精度,见图 4, 地址 0x44 |

# 2 应用场景

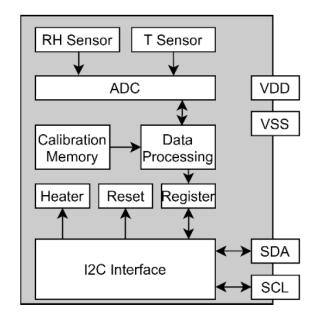
- 汽车座舱
- 工业控制
- 智能家居
- 消费电子
- 医疗器械

### 3 芯片概述

GXHT4x是中科银河芯新一代单芯片集成温湿度 传感器,可以提供可配置的I<sup>2</sup>C地址;内置加热器可以在 防结露场合开启,加热器功率可配置。

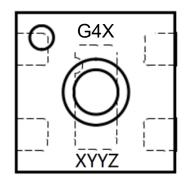
GXHT4x采用4管脚的DFN封装,适用于标准的SMT贴装工艺流程。

#### GXHT4x系列芯片功能框图





#### 8.4 丝印说明



G4X: 表示型号 GXHT4X, 其中 X 为数字 0/1/5, 例如: G40, 表示型号 GXHT40。

XYYZ: X 表示年, YY 表示周, Z 表示内部版本号。例如: 5066, 表示 2025 年第 06 周生产, 版本 6。

### 9 订购信息

| 订购编号             | 芯片型号      | 封装形式  | SPQ   | 备注                                 |
|------------------|-----------|-------|-------|------------------------------------|
| GXHT40-AD-R2-T&R | GXHT40-AD | DFN-4 | 2000  | 正常精度,I <sup>2</sup> C 地址 0x44,卷带包装 |
| GXHT40-AD-R3-T&R | GXHT40-AD | DFN-4 | 10000 | 正常精度,I <sup>2</sup> C 地址 0x44,卷带包装 |
| GXHT40-BD-R2-T&R | GXHT40-BD | DFN-4 | 2000  | 正常精度,I <sup>2</sup> C 地址 0x45,卷带包装 |
| GXHT40-BD-R3-T&R | GXHT40-BD | DFN-4 | 10000 | 正常精度,I <sup>2</sup> C 地址 0x45,卷带包装 |
| GXHT41-AD-R2-T&R | GXHT41-AD | DFN-4 | 2000  | 高精度,I <sup>2</sup> C 地址 0x44,卷带包装  |
| GXHT41-AD-R3-T&R | GXHT41-AD | DFN-4 | 10000 | 高精度,I <sup>2</sup> C 地址 0x44,卷带包装  |
| GXHT45-AD-R2-T&R | GXHT45-AD | DFN-4 | 2000  | 最高精度,I <sup>2</sup> C 地址 0x44,卷带包装 |
| GXHT45-AD-R3-T&R | GXHT45-AD | DFN-4 | 10000 | 最高精度,I <sup>2</sup> C 地址 0x44,卷带包装 |

www.galaxy-cas.com 15